

ParaBond®

| Gebrauchsinformation | DE |
|---|----|
| Definition <p>ParaBond Adhesive ist ein chemisch härtendes, selbstkonditionierendes Adhäsiv-System für Schmelz und Dentin. Es besteht aus einem Non-Rinse Conditioner und einem chemisch härtenden Adhäsiv (Adhesive A und B).</p> | |
| Zusammensetzung <p>ParaBond Non-Rinse Conditioner (NRC) enthält: Wasser Acrylamid-sulfonionsäure Methacrylat</p> <p>ParaBond Adhesive A enthält: Methacrylate Polyalkenoate Initiatoren</p> | |
| ParaBond Adhesive B enthält: Ethanol Wasser Initiatoren | |

Anwendungsegebiete
Adhäsive Befestigung von chemisch und dual härtenden Zementen und Stumpfaufbaumaterialien.

Gegenanzeigen
Erwiesene Überempfindlichkeiten gegen Bestandteile von ParaBond. Ungenügende Mundhygiene. Wenn die Trockenhaltung des Arbeitsfeldes nicht möglich ist.

Nebenwirkungen
Bestandteile von ParaBond können bei prädisponierten Personen zu einer Sensibilisierung führen.

Wechselwirkungen
Phenolische und andere Substanzen (z.B. Zink-Oxid-Eugenol), welche die Polymerisation inhibieren, dürfen nicht mit ParaBond in Kontakt gebracht werden.

Anplikation auf Schmelz und Dentin
Vorbereitung der Präparation/Kavität
1. Präparationskavität mit Wasser reinigen und anschließend überschüssiges Wasser mit einem sanften Luftstoß verblasen (2 s). Dentin nicht über trocknen.

Anwendung ParaBond Non-Rinse Conditioner
1. Non-Rinse Conditioner in die Tefeltrichter dispensieren.
2. Anschließend den Non-Rinse Conditioner mit einem Pinsel auf die ganze Präparation/Kavität 30 s einmassieren.

Anwendung ParaBond Adhesive
5. Einen Tropfen Adhesive A mit einem Tropfen Adhesive B mischen.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit beträgt 2 min ab Mischbeginn (aus dem Kühlstrahl). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

Interactions
Phenolics and other substances (e.g. zinc oxide eugenol) may not come in contact with ParaBond, since they will inhibit polymerization.

Application onto enamel and dentin
Conditioning the preparation/ Cavity
1. Clean the preparation/ cavity with water and then dry excess water using a gentle stream of air for 2 s. Do not over dry the dentin.

Applying ParaBond Non-Rinse Conditioner
2. Dispense the Non-Rinse Conditioner into the mixing well.
3. Apply Non-Rinse Conditioner onto the entire preparation/ cavity using a brush. Massage for 30 s.
4. Dry excess Non-Rinse Conditioner using a gentle stream of air for 2 s.

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Alternative: 35 % phosphoric acid can be used for etching instead of ParaBond Non-Rinse Conditioner (according to the manufacturer's instructions for use).

Applying ParaBond Adhesive
5. Mix one drop of Adhesive A with one drop of Adhesive B.

Préparation des surfaces intérieures/ de contact de la restauration
Toujours préparer les surfaces de contact de la restauration en suivant les instructions du fabricant.

Remarque: après la préparation de la restauration, rincer soigneusement, sécher avec de l'air sans humidité et protéger des contaminations (exemple: moisture, empreinte de doigts). La résistance de la liaison peut être améliorée par application d'une couche très mince d'adhésif sur les surfaces intérieures de la prise chimique et de la.

Important: Une couche d'adhésif trop épaisse peut empêcher un bon ajustement de la restauration finale. L'adhésif peut accélérer le temps de prise du ciment. Éviter l'application de quantités excessives.

Mesures d'urgence
En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, rincer simplement à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement (10 min) et consulter un ophtalmologiste en lui montrant ce mode d'emploi.

Composición
El Acondicionador ParaBond Non-Rinse (No Lavar) contiene:
Agua
Acido acrilamidossulfónico
Metacrilato

El Adhesivo A ParaBond contiene:
Metacrilatos
Polialquenoatos
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

Conservazione
Il sistema deve essere conservato in frigorifero a 4 - 8°C/39 -46°F.

Data di pubblicazione
12-2018

| Instrucciones para el uso | ES |
|---------------------------|----|
|---------------------------|----|

Descripción
ParaBond Adhesive es un sistema adhesivo de polimerización química y autocondicionante para el esmalte y la dentina. Está compuesto de un Acondicionador Non-Rinse y de un adhesivo de polimerización química (Adhesivo A y B).

Composición
El Acondicionador ParaBond Non-Rinse (No Lavar) contiene:
Agua
Acido acilamidossulfónico
Metacrilato

El Adhesivo A ParaBond contiene:
Metacrilatos
Polialquenoatos
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

El Adhesivo B ParaBond contiene:
Alcohol etílico
Agua
Iniciadores

